



# 产品性能安全认证规则

CQC13-471304-2018

印制电路用覆铜箔板性能安全认证规则

Performance and Safety Certification Rules for  
Copper-Clad Laminated Sheets for Printed Circuits

2018年1月5日发布

2018年1月5日实施

中国质量认证中心

# 前 言

本规则由中国质量认证中心发布，版权归中国质量认证中心所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：中国质量认证中心。

-本规则替代 CQC13-471304-2013，主要变化内容为：

1. 细化 8.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销相关规定；
2. 修改附件 1 检验标准，删除标准 GB/T 4721-1992 和 GB/T 4722-1992；增加标准 SJ/T 11534-2015；GB/T 4723-2017 替代 GB/T 4723-1992，GB/T 4724-2017 替代 GB/T 4724-1992，GB/T 13557-2017 替代 GB/T 13557-1992，GB/T 11026.1-2016 替代 GB/T 11026.1-2003；
3. 修订附件 2 印制电路用覆铜箔板单元划分、送样要求和监督抽样检验要求；
4. 增加认证责任和技术争议与申述内容。

-本规则于2020年4月23日第1次修订，修订内容为：

1. 修改附件1表1和表2依据标准，GB/T 13555-2017替代GB/T 13555-1992，GB/T 13556-2017替代GB/T 13556-1992，GB/T 6040-2019替代GB/T 6040-2002；
2. 细化7.3监督抽样检验相关内容；
3. 修订附件2印制电路用覆铜箔板单元划分、送样要求和监督抽样检验要求；
4. 修改9.1.1证书的有效性，证书有效期由长期改为5年；
5. 增加复审的内容。

-本规则于2022年6月24日第2次修订，修订内容为：

1. 修改附件1表1依据标准，GB/T 4725-2022替代GB/T 4725-1992和GB/T 12629—1990，删除标准GB/T 13557-2017；
2. 修订附件2印制电路用覆铜箔板单元划分、送样要求和监督抽样检验要求；
3. 细化7.3监督抽样检验相关内容。

-本规则于2023年1月29日第3次修订，修订内容为：

1. 修改附件1表1依据标准，依据标准GB/T 33047.1-2016替代ISO 11358-1:2014。

-本规则历次发布情况：

-CQC13-471304-2013，发布日期：2013-07-02，实施日期：2013-07-02

-本规则于 2016 年 4 月第一次修订，修订内容为：

1. 增加模式 2，“型式试验+获证后监督”。
2. 修改附件 1 依据标准，GB/T 31988-2015 替代 SJ 20780-2000，ISO 11358-1:2014 替代 ISO 11358:1997。

## 1. 适用范围

本规则适用于印制电路用覆铜箔板的性能安全认证。

## 2. 认证模式

申请企业可选择的认证模式有

模式 1：型式试验+初始工厂检查+获证后监督。

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 型式试验
- c. 初始工厂检查
- d. 认证结果评价与批准
- e. 获证后的监督
- f. 复审

模式 2：型式试验+获证后监督

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 型式试验
- c. 认证结果评价与批准
- d. 获证后的监督
- f. 复审

对于持有 CQC 颁发的产品认证证书（如安全认证、节能认证等）的生产企业，可采用模式 2 实施认证，其他生产企业应采用模式 1。

## 3. 认证申请

### 3.1 认证单元划分

原则上按材料、结构（单面、双面）和生产工艺等划分单元，生产工艺相同、主要成分基本相同的产品可作为一个认证单元。

按照认证单元申请认证。制造商、生产厂不同的电路板作为不同的认证单元。

### 3.2 申请认证提交资料

#### 3.2.1 申请资料

正式申请书(网络填写申请书并受理后打印或下载空白申请书填写提交)

#### 3.2.2 证明资料

- a. 申请人、制造商、生产厂的注册证明如营业执照、组织机构代码
- b. 申请人为销售者、进口商时，还须提交销售者和生产者、进口商和生产者订立的相关合同副本
- c. 代理人的授权委托书（如有）
- d. 有效的监督检查报告或工厂检查报告（如有）

#### 3.2.2 提供与产品有关的资料

- a. 覆铜箔板(CCL)产品描述（见 PSF471304.11）
- b. 其他需要的文件

## 4. 型式试验

## 4.1 样品

### 4.1.1 送样原则

从申请认证单元中选取代表性样品。

### 4.1.2 样品数量

申请人将样品送到指定检验机构，并对样品负责。样品规格和数量见附件 2。

### 4.1.3 样品处置

检验结束并出具检验报告后，有关检验记录和相关资料由检验机构保存，样品按 CQC 有关要求处置。

## 4.2 检验要求

### 4.2.1 检验机构

检验机构由 CQC 指定，通常为 CQC 签约/授权的第三方实验室。

经 CQC 评审符合 GB/T 27025-2019 相关要求并授权的企业实验室，可申请利用生产企业检测资源的方式实施检测或目击检测。

### 4.2.2 依据标准、检验项目、要求及方法

样品检验时，若覆铜箔板的材料和工艺完全相同，则双面可覆盖单面，若不同，则不能覆盖。

#### 4.2.2.1 安全与性能

按照附件 1 表 1 标准规定的检验项目、要求和检验方法进行，根据覆铜箔板的材料和结构选择相应的标准。

#### 4.2.2.2 产品一致性控制

按照附件 1 表 2 标准规定的检验项目、要求和检验方法进行，检验结果表示在检验报告中。

#### 4.2.2.3 热老化性能

按照附件 1 表 3 标准规定的检验项目、要求和检验方法进行，检验结果为温度指数 TI 或半差 HIC。

此为可选项。

#### 4.2.3 判定

检验结果应符合附件 1 中相应标准的要求或标示检验结果。检验不合格时，允许申请人进行整改；整改应在六个月内完成，未能按期完成整改的，视为申请人放弃申请；申请人也可主动终止申请。

#### 4.2.4 检验时限及检验报告

检验时间一般为 30 个工作日（热老化性能检验时间根据标准确定），从收到样品且确认样品无误算起。因检验项目不合格，企业进行整改和重新检验的时间不计算在内，一般不超过 6 个月。检验机构对样品进行检验，并按规定格式出具检验报告。认证评定合格后，检验机构负责给申请人寄送一份检验报告。

## 4.3 关键原材料要求

为确保获证产品的一致性，关键原材料技术参数/规格型号/制造商发生变更时，持证人应及时提出变更申请，并送样进行检验或提供书面资料确认。经 CQC 批准后方可再获证产品中使用。

## 5. 初始工厂检查(适用于认证模式 1)

### 5.1 检查内容

工厂检查的内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。

#### 5.1.1 工厂质量保证能力检查

由 CQC 指派的产品认证检查组按 CQC/F005-2009《非金属材料、抗菌防霉材料、覆铜箔板、印制线路板材料认证工厂检查要求》进行检查。

## 5.1.2 产品一致性检查

工厂检查时，应在生产现场检查申请认证产品的一致性，重点核查以下内容。

1) 认证产品的标识应与型式试验报告上所标明的信息一致；

2) 认证产品所用的关键原材料应与型式试验报告中一致；

每个认证单元应至少抽取一个型号规格的产品进行产品一致性检查。

## 5.1.3 工厂质量保证能力检查和产品一致性检查应覆盖申请认证的所有产品和加工场所。

## 5.2 初始工厂检查时间

一般情况下，型式试验合格后，再进行初始工厂检查。根据需要，型式试验和工厂检查也可以同时进行。工厂检查原则上应在型式试验结束后一年内完成，否则应重新进行型式试验。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。

初始工厂检查人日数通常为 1 人·日。

## 5.3 初始工厂检查结论

检查组负责报告检查结论。工厂检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。工厂检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过的，按工厂检查不通过处理。

## 6. 认证结果评价与批准

### 6.1 认证结果评价与批准

CQC 组织对型式试验结论、工厂检查结果进行综合评价。评价合格后，向申请人颁发产品认证证书，每个申请认证单元颁发一份证书。

### 6.2 认证时限

受理认证申请后，型式试验时限见 4.2.4，工厂检查时限按实际发生时间计算（包括安排及执行工厂检查时间、整改及验证时间）。型式试验和工厂检查（如有）完成后，对符合认证要求的，一般情况下 30 天内向申请人出具认证证书。

### 6.3 认证终止

当型式试验不合格或工厂检查不通过，CQC 做出不合格决定，终止认证，并按规定收取已发生的费用。终止认证后如要继续申请认证，重新申请认证。

## 7. 获证后的监督

获证后监督的内容包括监督检查和抽样检验。

### 7.1 监督检查时间

#### 7.1.1 认证监督检查频次

一般情况下，初始工厂检查结束后 12 个月内可安排监督，年度监督检查间隔不超过 12 个月。认证机构可根据产品生产的实际情况，按年度调整监督检查的时机。对于无 CQC 颁发 CCC 或 CQC 证书的企业，如采用模式 2 实施认证，首次监督检查的时间应在获证后 6 个月内进行，如 6 个月内未完成，应暂停相应的有效证书，首次监督检查的内容和时间同初始工厂检查。若发生下述情况之一可增加监督频次：

1) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的；

2) CQC 有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时；

3) 有足够信息表明生产者、生产厂由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等而可能影响产品符合性或一致性时。

7.1.2 监督检查人日数一般为 0.5 人·日。

## 7.2 监督检查的内容

由 CQC 指派的产品认证检查组按照 CQC/F005-2009《非金属材料、抗菌防霉材料、覆铜箔板、印制线路板产品认证工厂检查要求》对工厂进行监督检查。2, 3 是每次监督检查的必查项目。其他项目可以选查。

## 7.3 监督抽样检验

监督时对获证产品实施抽样检验，通常情况下，每年进行一次抽样检验，样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库）随机抽取，每个生产厂（场地）都要抽样。抽样比例为获证的四分之一（向上取整），即四张证书抽取一张证书的样品。

在工厂抽样时，由工厂在规定的时间内，将样品送至指定的检验机构。若抽不到样品，则安排 20 日内重新抽样，若仍然抽不到样品，则暂停相关证书。

检验机构在规定的时间内完成检验。

抽样检验项目和抽样数量见附件 2。其中一致性控制项目抽样检验结果与型式试验时检验结果进行比对，判定其是否保持一致性，一致性判定准则见附件 3。

如果抽样检验不合格，则判定该证书所覆盖型号不符合认证要求，暂停该证书；同时应在其他已获证单元中随机选取 1 个单元按上述办法进行抽样检验，如果样品检验仍不合格，则判定该认证类别所有证书覆盖型号均不符合认证要求，暂停相应证书。

## 7.4 监督检查结论

检查组负责报告监督检查结论。监督检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。监督检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督检查不通过处理。

## 7.5 结果评价

CQC 组织对监督检查结论和监督抽样检验结论综合进行评价，评价合格的，认证证书持续有效。不合格时，按照 9.3 规定执行。

## 8. 复审

证书有效期满前 6 个月申请人可提交复审的变更申请。

### 8.1 复审的工厂检查要求

复审的工厂检查认可有效的年度监督检查结果（年度监督正常，时间在 12 个月之内），如果无有效的监督检查结果，则需要按初始工厂检查的要求执行。

### 8.2 复审的产品检测

复审证书的产品若与产品检测样品完全一致，则产品检测认可有效的监督抽样检测结果（时间在 12 个月之内）；如无有效的监督抽样检测结果，则应提供样品进行产品检测，检测依据、方法及判定同 4.2。复审证书的产品如发生变更，则根据变更内容及复审检测要求确定检测项目。

### 8.3 复审时限要求

证书到期后的 3 个月内应完成复审换证工作，否则按新申请处理。

## 9. 认证证书

### 9.1 认证证书的保持

#### 9.1.1 证书的有效性

本规则覆盖产品认证证书的有效期为 5 年。有效期内，证书的有效性通过定期的监督维持。

#### 9.1.2 认证产品的变更

##### 9.1.2.1 变更的申请

证书上的内容发生变化，或产品中涉及性能的设计、工艺参数、关键原材料及 CQC 规定的其他事项发生变更时，持证人应向 CQC 提出变更申请。

原则上，应以最初进行全项检验的主检型号产品为变更的基础。

##### 9.1.2.2 变更评价和批准

CQC 根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更。如需安排检验，则检验合格后方能进行变更。原则上，应以最初进行型式试验的认证产品为变更评价的基础。

对符合要求的，批准变更。

### 9.2 认证证书覆盖产品的扩展

#### 9.2.1 扩展程序

认证持证人需要增加与已经获得认证的产品为同一认证单元的产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，并说明扩展要求。CQC 核查扩展产品与原认证产品的一致性，确认原认证结果对扩展产品的有效性，针对差异和/或扩展的范围做补充检验，并根据认证持证人的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

#### 9.2.2 样品要求

持证人应先提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，持证人应按要求选送样品供核查或差异检验。

### 9.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合 CQC 有关证书管理规定的要求。当持证人违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，CQC 按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤消和注销的处理，并将处理结果进行公告。持证人可以向 CQC 申请暂停、注销其持有的认证证书。

证书暂停期间，持证人如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向 CQC 提出恢复申请，CQC 按有关规定进行恢复处理。否则，CQC 将撤消或注销被暂停的认证证书。

因监督抽样不合格导致证书暂停的，持证人如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向 CQC 提出变更申请，并按照 CQC 要求进行型式试验。CQC 将以监督抽样数据为基准，对变更后的产品进行一致性判定，一致性判定通过，颁发变更证书并恢复认证证书。

## 10. 产品认证标志的使用

### 10.1 准许使用的标志样式

获证产品允许使用如下认证标志：



获证产品如需使用 10mm 及更小规格的认证标志时，允许使用变形标志（**CEC** 或 ）。

### 10.2 认证标志的加施

如果加施标志，证书持有者应按《产品认证标识（标志）通用要求》的规定使用认证标志。可以在产品本体、铭牌或说明书、包装上加施认证标志。

#### 11. 收费

认证费用按 CQC 有关规定收取。

#### 12. 认证责任

CQC 对其做出的认证结论负责。实验室应对检测结果和检测报告负责。

认证机构及其所委派的工厂检查员应对工厂检查结论负责。

认证委托人应对其所提交的委托资料及样品的真实性、合法性负责。

#### 13. 技术争议与申诉

认证委托人提出的申诉、投诉和争议按照 CQC 的相关规定处理。



## 附件 1

## 印制电路用覆铜箔板检验标准

表 1 印制电路用覆铜箔板安全与性能检验标准

序号	标准号	标准名称
1	GB/T 4723-2017	印制电路用覆铜箔酚醛纸层压板
2	GB/T 4724-2017	印制电路用覆铜箔复合基层压板
3	GB/T 4725-2022	印制电路用覆铜箔环氧玻纤布层压板
4	GB/T 12630-1990	一般用途薄覆铜箔环氧玻璃布层压板（制造多层印制板用）
5	GB/T 13555-2017	挠性印制电路用聚酰亚胺薄膜覆铜板
6	GB/T 13556-2017	挠性印制电路用聚酯薄膜覆铜板
7	GB/T 31988-2015	印制电路用铝基覆铜箔层压板
8	SJ/T 11534-2015	微波电路用覆铜箔聚四氟乙烯玻纤布层压板

表 2 产品一致性控制检验标准

序号	标准号	标准名称
1	GB/T 6040-2019	红外光谱分析方法通则
2	GB/T 19466. 1-2004 GB/T 19466. 2-2004 GB/T 19466. 3-2004	塑料差示扫描量热法(DSC) 第 1 部分:通则 塑料差示扫描量热法(DSC) 第 2 部分:玻璃化转变温度的测定 塑料差示扫描量热法(DSC) 第 3 部分:熔融和结晶温度及热焓的测定
3	GB/T 33047. 1-2016	塑料 聚合物热重法(TG) 第 1 部分:通则

表 3 覆铜箔板老化性能检验标准

标准号	标准名称
GB/T 11026. 1-2016	电气绝缘材料 耐热性 第 1 部分:老化程序和检验结果的评定

## 附件 2

## 印制电路用覆铜箔板单元划分、送样要求和监督抽样检验要求

序号	依据标准	产品型号	单元划分及检验样品要求	监督抽样检验项目
1	GB/T 4723 印制电路用覆铜箔酚醛纸层压板	CPFCP-02 CPFCP-04 CPFCP-06F CPFCP-09F	<p>产品覆盖要求:</p> <p>1. 本单元按每个型号的产品分别送样;</p> <p>2. 双面覆铜箔板型号覆盖单面覆铜箔板。</p> <p>一、产品送样要求</p> <p>1. 产品标称厚度 0.5mm~3.2mm 时: 0.5mm 标称板面尺寸 1 块, 3.2mm 标称板面尺寸 1 块;</p> <p>2. 有剪切板的, 产品标称厚度 0.5mm~3.2mm 时: 0.5mm 剪切板面尺寸 1 块, 3.2mm 剪切板面尺寸 1 块;</p> <p>3. 申请任意产品厚度, 此厚度的标称板面尺寸 1 块; 有剪切板的, 则增加该厚度的剪切板 1 块;</p> <p>4. 标准试样:</p> <p>4.1 申请人自己制样的, 除 2.1~2.3 的要求外, 另送标准试样 1 套;</p> <p>4.2 燃烧试样的厚度, 为申请的最小厚度;</p> <p>4.3 其余标准试样为标准中规定的最小厚度试样。</p> <p>二、一致性控制送样要求</p> <p>各种型号产品送 50mm×50mm 样品 1 件。</p>	<p>一. 抽样检测项目</p> <p>1.红外光谱分析</p> <p>2.热重分析</p> <p>3.差热分析</p> <p>二、抽样样品</p> <p>长×宽尺寸大于 30mm×30mm 的成品板, 厚度与型式试验中一致性测试样品厚度一致。</p>
2	GB/T 4724 印制电路用覆铜箔复合基层压板	CPFCP (G)-22F CEPCP (G)-23F CEPCP (G)-24F CEPCP (G)-25F CEPGM (G)-41F CEPGM (G)-42F CEPGM (G)-43F	<p>产品覆盖要求:</p> <p>1. 本单元按每个型号的产品分别送样;</p> <p>2. 双面覆铜箔板型号覆盖单面覆铜箔板。</p> <p>一、产品送样要求</p> <p>1. 产品标称厚度 0.05mm~6.4mm 时: 0.05mm 标称板面尺寸 1 块, 6.4mm 标称板面尺寸 1 块;</p> <p>2. 有剪切板的, 产品标称厚度 0.05mm~6.4mm 时: 0.05mm 剪切板面尺寸 1 块, 6.4mm 剪切板面尺寸 1 块;</p> <p>3. 申请任意产品厚度, 此厚度的标称板面尺寸 1 块; 有剪切板的, 则增加该厚度的剪切板 1 块;</p> <p>4. 标准试样:</p> <p>4.1 申请人自己制样的, 除 2.1~2.3 的要求外, 另送标准试样 1 套;</p> <p>4.2 燃烧试样的厚度, 为申请的最小厚度; 热重分析试样的厚度为产品常规厚度;</p> <p>4.3 其余标准试样为标准中规定的最小厚度试样。</p> <p>三、一致性控制送样要求</p> <p>各种型号产品送 50mm×50mm 样品 1 件。</p> <p>备注</p> <p>对于无铅兼容产品增加铅含量的检验。</p>	<p>一. 抽样检测项目</p> <p>1.红外光谱分析</p> <p>2.热重分析</p> <p>3.差热分析</p> <p>二、抽样样品</p> <p>长×宽尺寸大于 30mm×30mm 的成品板, 厚度与型式试验中一致性测试样品厚度一致。</p>
3	GB/T 4725 印制电路用覆铜箔环氧玻纤布层压板	CEPGC-32F CEPGC-33F CEPGC-34F CEPGC-35F CEPGC-36F CEPGC-37F CEPGC-38F CEPGC-39F CEPGC-40F	<p>产品覆盖要求:</p> <p>1. 本单元按每个型号的产品分别送样;</p> <p>2. 双面覆铜箔板型号覆盖单面覆铜箔板。</p> <p>一、产品送样要求</p> <p>标称厚度范围 0.05mm~6.4mm 时:</p> <p>1. 长×宽尺寸为 500mm×500mm (长, 宽公差控制在±1.6mm) 覆铜箔板 5 块, 板厚及铜厚为申请的最小厚度;</p> <p>2. 长×宽尺寸为 280mm×280mm 的覆铜箔板 7 块, 板厚≥0.8mm, 铜厚按申请的最小厚度;</p> <p>3. 长×宽尺寸为 300mm×280mm 的覆铜箔板 3 块, 板厚: 0.2mm~0.5mm, 铜厚无要求;</p>	<p>一. 抽样检测项目</p> <p>1.红外光谱分析</p> <p>2.热重分析</p> <p>3.差热分析</p> <p>二、抽样样品</p> <p>长×宽尺寸大于 30mm×30mm 的成品板, 厚度与型式试验中一致性测试样品厚度一致。</p>

序号	依据标准	产品型号	单元划分及检验样品要求	监督抽样检验项目
			<p>4. 燃烧试样，表面去铜，长 125 mm±5mm，宽 13 mm±0.5mm，20 块，板厚为申请的最小厚度。</p> <p>二、一致性控制送样要求</p> <p>各种型号产品送 50mm×50mm 样品 1 件。</p> <p>备注：</p> <p>供选用的检验项目由供需双方协商</p>	
4	GB/T 12630 一般用途薄覆铜箔环氧玻璃布层压板（制造多层印制板用）	CEPGC-33	<p>产品覆盖要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>按单元每个型号的产品分别送样；</li> <li>双面覆铜箔板型号覆盖单面覆铜箔板。</li> </ol> <p>一、产品送样要求</p> <p>CEPGC-34F 型号标称厚度范围 0.05mm～0.8mm 时：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>标称厚度&lt;0.4mm 样品 2 件，0.3m<sup>2</sup>；</li> <li>标称厚度 0.5mm 样品 2 件，0.3m<sup>2</sup>。</li> <li>CEPGC-33 型号任意标称厚度样品 1 件，0.3m<sup>2</sup>。</li> </ol> <p>二、一致性控制送样要求</p> <p>各型号产品均送 50mm×50mm 样品 1 件。</p>	<p>一. 抽样检测项目</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>红外光谱分析</li> <li>热重分析</li> <li>差热分析</li> </ol> <p>二、抽样样品</p> <p>长×宽尺寸大于 30mm×30mm 的成品板，厚度与型式试验中一致性测试样品厚度一致。</p>
5	GB/T 13555 挠性印制电路用聚酰亚胺薄膜覆铜板	LPI-201F LPI-202F LPI-203F LPI-301F LPI-301 LPI-302F LPI-302	<p>产品覆盖要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>按单元每个型号的产品分别送样；</li> <li>双面覆铜箔板型号覆盖单面覆铜箔板。</li> </ol> <p>一、产品送样要求</p> <p>任意标称厚度样品 8 件，板面尺寸 300mm×300mm。</p> <p>二、一致性控制送样要求</p> <p>各型号产品均送 50mm×50mm 样品 1 件。</p>	<p>一. 抽样检测项目</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>红外光谱分析</li> <li>热重分析</li> <li>差热分析</li> </ol> <p>二、抽样样品</p> <p>长×宽尺寸大于 30mm×30mm 的成品板，厚度与型式试验中一致性测试样品厚度一致。</p>
6	GB/T 13556 挠性印制电路用聚酯薄膜覆铜板	LPET-311F LPET-311		
7	GB/T 31988 印制电路用铝基覆铜箔层压板	CAL-A CAL-B CAL-C CAL-D	<p>产品覆盖要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>按单元每个型号的产品分别送样；</li> <li>双面覆铜箔板型号覆盖单面覆铜箔板</li> </ol> <p>一、产品送样要求</p> <p>任意标称厚度样品 1 件，板面尺寸：300mm×500mm 4 块</p> <p>二、一致性控制送样要求</p> <p>各型号产品均送 50mm×50mm 样品 1 件。</p>	<p>一. 抽样检测项目</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>红外光谱分析</li> <li>热重分析</li> <li>差热分析</li> </ol> <p>二、抽样样品</p> <p>长×宽尺寸大于 30mm×30mm 的成品板，厚度与型式试验中一致性测试样品厚度一致。</p>
8	SJ/T 11534-2015 微波电路用覆铜箔聚四氟乙烯玻纤布层压板	CTFGC-01 CTFGC-02 CTFGC-03 CTFGC-04	<p>产品覆盖要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>按单元每个型号的产品分别送样；</li> <li>双面覆铜箔板型号覆盖单面覆铜箔板</li> </ol> <p>一、产品送样要求</p> <p>任意标称厚度样品 1 件，板面尺寸：300mm×500mm 4 块</p> <p>二、一致性控制送样要求</p> <p>各型号产品均送 50mm×50mm 样品 1 件。</p>	<p>一. 抽样检测项目</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>红外光谱分析</li> <li>热重分析</li> <li>差热分析</li> </ol> <p>二、抽样样品</p> <p>长×宽尺寸大于 30mm×30mm 的成品板，厚度与型式试验中一致性测试样品厚度一致。</p>

## 附件3

## 产品一致性判定准则

项目	检验标准	判定准则
红外光谱	GB/T 6040 《红外光谱分析方法通则》	(1) 材料主要特征峰一致; (2) 特征峰峰值波数无明显变化（相差不超过4个波数）； (3) 特征峰峰形和相对强度不变。
差示扫描量热	GB/T 19466.1 《塑料 差示扫描量热法(DSC) 第1部分:通则》； GB/T 19466.2 《塑料 差示扫描量热法(DSC) 第2部分:玻璃化转变温度的测定》； GB/T 19466.3 《塑料 差示扫描量热法(DSC) 第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定》	(1) 曲线的形状（玻璃化温度、结晶温度、熔融温度等特征温度峰）无明显的变化； (2) 温度变化不大于5℃，同类温度变化趋势一致（同大或同小）。
热重分析	GB/T 33047.1 《塑料 聚合物热重法(TG) 第1部分:通则》	(1) 曲线的形状和变化趋势（拐点和降解的速率等）无明显变化； (2) 降解变化数量相同； (3) 降解起始温度、终止温度和一阶微分峰温变化不大于25℃； (4) 各降解段降解量和残余量变化不大于8%。

申请编号：

### 一、覆铜箔板(CCL)产品描述

序号	项目	参数
1	类型 (认证依据标准中对应型号)	
2	去铜箔基材厚度	
3	铜箔厚度	<input type="checkbox"/> 18μm <input type="checkbox"/> 35μm <input type="checkbox"/> 70μm
4	增强材料	
5	树脂体系	
6	阻燃机理	<input type="checkbox"/> 溴 <input type="checkbox"/> 无卤 <input type="checkbox"/> 其它 ( )
7	填料	
8	可燃性等级	

### 二、关键材料清单

关键材料名称	型号规格	制造商	型式检验样品所用材料 (用“√”表示)	认证标志

注1：关键材料名称如：环氧树脂、铜箔、增强材料、阻燃剂等；

注2：申请人无需填写“型式检验样品所用材料”；

注3：“认证标志”处，如已通过认证，请填写相关证书编号。

### 申请人声明

本组织保证该产品描述中产品规格及关键原材料等与相应申请认证产品保持一致。获证后，本组织保证获证产品只配用经CQC确认的上述关键原材料，如果关键原材料需要变更（增加、替换），本组织将向CQC提出变更申请，未经CQC的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号始终符合产品认证要求。

申请人：  
(公章)

日期：年月日